溶接中および冷却過程における鋼材の変形・ひずみ挙動の

光学的全視野計測と三次元熱弾塑性FE解析

Digital image correlation method and 3D thermal-elastic-plastic FE analysis of deformation and strain behavior of steel member in welding and cooling process

出水 享*, 松田 浩**, 藤野 義裕***, 伊藤 幸広****, 趙 程***** Akira Demizu, Hiroshi Matsuda, Yoshihiro Fujino, Yukihiro Ito, Cheng Zhao

*修士(工学),長崎大学大学院生産科学研究科(〒852-8521 長崎市文教町1-14) **工学博士,長崎大学教授,大学院工学研究科(同上) ***学士(工学),長崎大学大学院生産科学研究科(同上) ****博士(工学),佐賀大学准教授,大学院工学系研究科(〒840-8502 佐賀市本庄町1番地)

******博士(工学),同済大学講師,土木工程学院(〒200-092 中国上海四平路1239号)

The welding is a technique for connecting two materials by partially heating and melting. Therefore, the welding deformation is inevitably caused by thermal expansion and shrinkage non-uniformly caused. It is important for the quality control of the welding member to understand the deformation and the strain that arises on the surface of the steel member while welding. In this study, the deformation and the strain behavior caused on the surface of the steel member in welding and cooling process were verified by digital image correlation method (DICM) and 3D thermal-elastic-plastic FE analysis.

Key Words: digital image correlation method, 3D thermal-elastic-plastic FE analysis, welding, cooling キーワード: デジタル画像相関法, 熱弾塑性FE解析, 溶接, 冷却

1. 序論

溶接とは局部的に加熱および溶融することにより,二 つの材料を接合する手法である.そのため,不均一な熱 膨張・収縮により必然的に溶接変形が生じる.特に溶接 中および冷却過程における鋼材表面に発生する変形・ひ ずみを把握することは,溶接物の品質管理,残留応力や 欠陥発生などの情報を取得する上で重要である.

現在,溶接などの熱変形シミュレーションは熱伝導解 析とその温度履歴に基づく弾塑性解析からなる熱弾塑性 FE 解析が多く利用されている. その理由として,解析対象物の変位・ひずみ・応力分布を解析対象全域に亘り時系列に算出できることや予測精度が比較的高いことが挙 げられる¹⁾.

一方,筆者らは、実用的かつ実施工への適用が容易な 方法として、安価でかつ特殊な装置を必要としない光学 的全視野ひずみ計測法の一つデジタル画像相関法(以後, DICM と略記)を用いた溶接中および冷却過程の変形・ ひずみ挙動の測定に関する研究を行ってきた²⁾.結果と して,DICM と赤外線サーモグラフィを用いることによ り,溶接中および冷却過程における鋼板表面に生じる変 形・ひずみと温度の関係を評価することができ,本手法 の現場溶接への適用性が示された.しかし,DICMの計 測値の妥当性については,疑問が残るところである.

そこで、本研究では、溶接中および冷却過程における 鋼部材表面に生じる変形・ひずみの時系列変化を熱弾塑 性 FE 解析の結果と比較することにより DICM の計測値 の妥当性について検討した.

2. デジタル画像相関法 (DICM)

2.1 原 理

DICM の技術は、1980 年代初頭に South Carolina 大学 の研究者によって紹介された³⁾. DICM は、測定対象物 表面の模様のランダム性を基にして、変形前後の測定対 象物表面を CCD カメラなどで撮影したデジタル画像を 画像処理することにより、計測範囲全体にわたって変位 の大きさと方向を求めることができる手法である. DICM の特長としては、2 台のカメラを使用することで3 次元変形・ひずみの計測が可能となることや、高速度カ メラを利用することで測定物の瞬間的な変形・ひずみが 計測可能となる. さらに、レーザー干渉を利用した計測 法と比べると測定空間の揺らぎに優位性があることが挙 げられる⁴.

DICM を行う際に重要になるのが,任意の点の移動量 の算出である.DICM の解析原理は,デジタル画像が一 般的に256 濃度階調で表現される画像から構成された濃 淡のある画像であることを利用したものである.まず, 測定対象物表面の模様のランダム性を基にして測定対象 物の変形前後をデジタルカメラ等で撮影し,得られたデ ジタル画像の輝度値分布から測定対象物表面の変位量と 方向を同時に求める方法である.

まず,変形前の画像において,任意の点(1 画素)を中 心としたN×N 画素の任意領域(サブセット)を指定す る(図-1(a)).計測対象物に変形を与えると,変形後



測定点(x,v) (a) 計測点の設定 (b) 水平方向ひずみ $\frac{l_y'-l_0}{l}$ (c) 垂直方向ひずみ (d) 斜め方向ひずみ $\gamma_{\rm max} = \sqrt{2 \left\{ \left(\varepsilon_{\alpha} - \varepsilon_{\gamma} \right)^2 + \left(\varepsilon_{\beta} - \varepsilon_{\gamma} \right)^2 \right\}}$ $\varepsilon_1 = \frac{1}{2} \left(\varepsilon_{\alpha} + \varepsilon_{\beta} + \gamma_{\max} \right)$ $\frac{1}{2} \left(\varepsilon_{\alpha} + \varepsilon_{\beta} - \gamma_{\max} \right)$



(e) 主ひずみ

の画像でのサブセットの位置は変化する (図-1(b)). 変 形後のサブセットを対象に,変形前のサブセットの輝度 値分布と高い相関性を示すサブセットを数値解析で探索 する.このサブセット中心の点の移動より変位方向,変 位量を算出する.この処理を全ての小領域で繰り返す事 によって,全視野の変形データを得ることができる.

ひずみ分布は、以上の方法により得た変位量を利用し て算出する.これは、図-2に示すように、あらかじめ 求めたい点を中心として、ある画素数だけ離れた点の変 位を基に、変形後の二点間の長さの変化を求め、計測点 のひずみとする解析手法である.この解析手法の特長と して、水平、垂直、斜め方向ひずみの値を求めることが 可能であること、任意に解析点の距離を変えること、す なわちゲージ長の自由な選択が可能となること、などが 挙げられる.

2.2 キャリブレーションについて

一般に、デジタルカメラのレンズは曲面となっている ため、撮影された画像はひずみを持っている.また、2 台のカメラでステレオ撮影する場合は、カメラ画像の位 置合わせを行う必要がある.ここでは、計測前において2 台のCCDカメラで写真-1に示すキャリブレーションプ レートを用いて、位置や角度を変えながら複数枚(20枚 から30枚程度)撮影することで、画像のひずみ補正やカ メラの位置合わせを行う.



写真-1 キャリブレーション画像



写真-2 計測システム

本計測システムの写真, 概要図, 仕様を写真-2, 図-3, 表-1にそれぞれ示す. 図-3から確認できるように本シ ステムは, 2台のCCDカメラ, レンズ, ノートパソコン, それらを接続するケーブルのみで構成されるため, 簡易 なシステムかつ軽量であることから持ち運びが容易であ る.

本研究では、DICM解析プログラムCorrelated Solutions Vic-3D 2009⁵⁾を用いて計測を行った.本研究では、初期 状態(無載荷状態)の画像を常に基準画像として各段階 の変形画像を数値像解析し、各段階間の変位やひずみを 算出している.



図-3 システム概要図

表—1	計測器仕様
11 1	日田田田田田

	型番: Point Grey Research 社
CCD カメラ	GRASS-50S5M/C
	撮像素子: Sony ICX625 CCD
	解像度:2448×2048pixel(500万画素)
	画素サイズ : 3.45 ×3.45μm
	デジタル画像:モノクロ8ビット
	シャッター形式:電子シャッター
	シャッター速度 : 0.02ms ~10s
	最大フレームレート:15fps
	レンズマウント : C マウント型
	インターフェイス:9pin IEEE-1394b
	重量:100g
レンズ	Schneider Kreuznach 社 Xenoplan 2.8/
	50mm
	重量:80g
LED ライト	Suntech 社 PL130
	光源:高輝度白色 LED130 個
	照度:3520 lx(50cm・full)
	絞値 : f11+2/10 (ISO400・1/30 秒・
	50cm • Full)
	色温度:約 5500 K
	照射角度 : 44 度
	*フィルターなしの条件
計測・解析 用 PC	OS: Windows XP Pro
	CPU : Intel(R) Core(TM)i7 CPU Q 820
	@1.73GHz (8CPUs)
	HD: 300GB
	メモリ容量 : 3.5GB RAM
	重量:3.7kg
	FLIR SC620
赤外線 サーモ	解像度:640×480pixel
	測定精度:±2℃もしくは読値の±2%
	測定波長:7.5~13μm

試験片概要図を図-4に示す.試験では、寸法(長 さ×幅×厚さ)は、600mm×150mm×9.0mmの SM400A(引張強度 445N/mm², 降伏強度 304N/mm², 伸び 29%, 炭素量 0.15%) を用いた. 溶接により発 生する変形・ひずみの基本的性質を調べるために、 開先等を設けない一枚の試験片とし、ビードオン溶 接とした. そして, 溶接作業をスムーズに行うため に、試験片の溶接開始位置と終点位置に試験片と同 じ材質の 50mm×50mm の SM 材を取り付けた. DICM での計測のために、写真-3 に示すように、 試験片に黒色のスプレーで下地を塗布し, 乾燥後, 白色のスプレーでランダムパターンを散布した. な お、溶接時の耐熱性を考慮して、VHT 社耐熱スプレ - (704℃~1093℃)を使用した. なお, 一般的に耐 熱スプレー(特に黒色)は、放射率が高く赤外線サー モグラフィでの温度測定の際に有効な塗料である.

溶接は、1 パスのみとし、溶接長さは試験片の幅 150mm とした.溶接条件として、電流値 85A、電圧 値 35V,その試験片を立てて、下端を2 点固定し、 試験片中央部を薄板・軽量鉄骨溶接棒(引張強度 480N/mm²,降伏強度 430N/mm²,伸び 23%、炭素量 0.08%)を用いてアーク手溶接を横方向に行った. また、溶接速度を約 4.55mm/s とした.

溶接中および冷却過程において溶接面の裏側を 2 台の CCD カメラにより約 0.66 m の距離から撮影を 行い,カメラ間の距離は約 0.22m とした.1 ピクセ ル当りの画像の大きさは,約 0.085 mm でひずみは 約 10 mm 間のひずみ値が出力できるように設定し た.

計測状況を写真-4 に示す. 温度分布を把握する ために,赤外線サーモグラフィ(FLIR SC620)を用い て溶接中および冷却過程における溶接面裏側の鋼表 面温度分布も計測した.

計測システムと赤外線サーモグラフィを同時刻に 設定し,溶接作業直前から同時に1秒間隔で計測を 開始し,計測中は,CCDカメラで撮影したデジタル 画像はパソコンのHDに,赤外線サーモグラフィで 撮影した温度分布画像は装置本体のHDに保存した. 赤外線サーモグラフィで鋼表面の温度分布がほぼ落 ち着いた約1200秒で計測を終了した.



写真-3 試驗片写真







4. 解析概要

DICM の計測値の妥当性について検証するために,前 節で示した実験と試験片寸法および溶接条件等がほぼ対 応した熱弾塑性 FE 解析(以後,解析と略記)による解 析結果と比較した.解析には,汎用有限要素解析コード Marc を用いた.図-6にメッシュ分割図を示す.解析モ デルは,8節点ソリッド要素を用い,全体モデルとした. また,母材中央部左右のSM材,ビードはモデル化を行 い,スラグは,モデル化を行わなかった.ビードは、溶 接後にスラグを除去し,その外形状をダイヤルゲージで 計測しその形状の平均断面としモデル化を行った.簡易 なモデルとするため,溶融部や熱影響部の材料物性の変 化は考慮せず,母材と同じ材料物性値とした.

Marc の溶接解析の入熱境界条件⁹は、電力(=電流× 電圧)、熱効率、溶接速度の定義による熱流束条件もしく は融点温度を定義した固定温度境界条件の両者があるが、 赤外線サーモグラフィの測定結果を解析に反映させるた めに後者の条件を用いた.ここでの固定温度境界条件と は、ビード要素を溶接速度で入熱・生成させることを意 味する.ビード要素生成時の入熱温度と鋼材の表面熱伝 達率は、図-5 に示す C 点が最高温度に達したときの A -C-A'間、B-C-B'間の温度分布の推移と C 点の 温度履歴が、赤外線サーモグラフィの計測結果に一致す る値をパラメトリック解析により決定した.これらの手 法を用いた理由として実験に近い入熱条件を再現するた めである.また、表面熱伝達率に関する文献が不足して いることもその理由の一つである.

解析で使用したパラメーターを表-2 に示す. 降伏強 度,静弾性係数,比熱,熱伝導率は,温度依存性を考慮 し,ポアソン比,線膨張係数,比重に関しては,温度依 存性を考慮しなかった.

図-7 に 0℃時の母材とビードの応力ひずみ関係を示 す. ビードと母材の応力ひずみ関係は,降伏強度以降に おいて一定値とする完全弾塑性モデルとした. 図-8 に 降伏強度と静弾性係数の温度依存性を示す. 溶接時の挙 動を模擬するために力学的強度を持たなくなると考えら れる温度を力学的溶融温度とし,それ以上での静弾性係 数,降伏強度は0に近い値を用いた.静弾性係数は文献 ⁷,降伏強度は文献⁸⁾を参考にして力学的溶融温度を 750℃とし,0℃から750℃まで直線的に低下し,750℃以 上は0℃時の1%の値を保つようにした.

比熱と熱伝導率の温度依存性を図-9,10 にそれぞれ

示す.ビード(炭素量 0.08%)は、炭素量が同じ材料物 性値のデータ⁹を使用した.母材(炭素量 0.15%)に関 しては、文献⁹より炭素量 0.08%と 0.23%のデータから線 形補完して算出した.ビード及び母材の 1200℃以上の値 に関しては、1000℃~1200℃のデータから外挿して算出 した.鋼材の初期温度と周辺温度は、赤外線サーモグラ フィと熱電対により計測した値を用いた.









表-2 解析パラメーター

物理量		温度依存考慮	入力値
静弹性係数	N/mm ²	有	図-8
降伏強度	N/mm ²	有	図-8
ポアソン比		無	0.3
比重	ton/mm ³	無	7.85×10^{5}
線膨張係数	/°C	無	1.2×10 ⁻⁵
比熱	J/ton $\cdot ^{\circ} C$	有	図-9
熱伝導率	W/°Cmm	有	図-10
初期温度	°C	—	22.5
周辺温度	°C	_	30.0
溶接速度	mm/s	_	4.55











5. 考察

入熱温度と表面熱伝達率を決定するためにパラメトリ ック解析を行った結果,入熱温度1780℃,表面熱伝達率 10 W/mm²・℃の際に赤外線サーモグラフィの結果とほぼ 一致した.その際の図-5のC点が最高温度に達したと きのA-C-A'間,B-C-B'間の温度の推移を図-11, C点の温度経時変化を図-12にそれぞれ示す.図-11 より解析は,x方向,y方向の温度の広がりとその勾配を 精度よく再現できている.また,図-12においても温度 上昇および冷却過程の履歴を精度よく再現できている.

赤外線サーモグラフィと解析による温度分布を図-13, 14にそれぞれ示す.図中の(a)は溶接開始直後,(b),(c) は溶接中,(d)は溶接完了時,(e),(f)は,溶接完了後の 冷却過程を示し,(a)~(f)の時間(t=5s,16s,27s,38s,99s, 1200s)は,溶接開始時からの経過時間を表す.カラース ケールの色調は異なっているが,溶接開始直後・溶接中・ 溶接後の冷却過程において,解析は赤外線サーモグラフ ィの温度分布と定性的に一致していることが分かる.

図-5のA点のz方向変位の履歴,溶接開始から1200 秒後のz方向の変位の推移を図-15,16にそれぞれ示す. 図-16にはダイヤルゲージで計測した結果も合わせて 示す.図-15より溶接開始から10秒後に変形が開始し, 約45秒間でその変形が定常状態であることが確認でき る.図-16よりC点を境に鋼板が変形しているのが確認 できる.図-15,16よりDICMに比べて解析が若干小 さい値を示したが,0.2mm程度の差はほとんど僅かであ り誤差の範囲内であると考えられるため,おおむねその 挙動が一致しているのが分かる.また,図-16よりDICM とダイヤルゲージの値が一致しているのが確認できる.

図-5のC点のy方向, x方向ひずみの経時変化を図 -17,18にそれぞれ示す.図-17より溶接開始約25秒 でひずみが増加し最大(引張)に達し,その後徐々に低 下し一定になっている.図-18より溶接開始約20秒で ひずみが低下し最小(圧縮),その5秒後にひずみが最大

(引張)に達し、その後徐々に低下し一定になっている.

図-15~18 より DICM と解析は、若干の差異が確認された. その原因としては、手溶接であるためビードの形成が一定でないこと、解析では溶融部や熱影響部の材料物性の変化は考慮せず、母材と同じ材料物性値としたためだと考えらえる.

DICM と解析による y 方向, x 方向ひずみ分布を図-19, 20 にそれぞれ示す.カラースケールの色調が異なっ ているが、溶接直後・溶接中・溶接後の冷却過程において DICM と解析は定性的に一致していることが分かる.

6. 結論

今回, DICM により計測した変形・ひずみ計測結果の 妥当性を評価するために三次元熱弾塑性 FE 解析を実施 した.得られた結果を以下に示す.

- ・赤外線サーモグラフィにより計測した温度分布・温度 履歴に一致するような入熱温度,表面熱伝達率をパラ メトリック解析により算出することができた.
- ・パラメトリック解析で算出した入熱温度,表面熱伝達 率を使用した際の解析結果は,DICMの変形・ひずみ 分布および履歴と定性的・定量的にほぼ一致していた.

以上から, DICM により計測した変形・ひずみは, ある程度, 信頼できる値だと言える. 今後, 各種条件を変化させた実験を行いこの手法の有効性を検証していく.

謝辞

本研究は平成 23 年度笹川科学研究助成の補助により 実施しました. ここに記して謝意を表します.

参考文献

- 1) 望月他:溶接残留応力の固有ひずみ解析および熱弾 塑性解析とその中性子回折測定による検証,日本機 械学会論文集A編, 63(612), pp.1675-1680, 1997.
- 出水享他:光学的手法による鋼部材の加熱・冷却過 程におけるひずみ分布計測,構造工学論文集 Vol.57A, pp.86-93, 2011.
- 3) レーザー計測技報:安全の評価のための非接触計測 技術について,(株)レーザー計測, pp.1-8, 2006.
- 内野正和:デジタル画像相関法によるひずみ解析法の検討,日本実験力学会講演論文集合同ワークショップ 2006, No.6-1, pp.36-39, 2006.
- 5) Correlated Solutions : Vic-3D 2009 Reference Manual, correlated solutions, 2009.
- 6) MSC.Marc2010 $\forall = \exists \mathcal{T} \mathcal{N}$, MSC Software, 2010.
- 1) 上田幸雄 他:有限要素法による熱弾塑性挙動の解析, 溶接学会誌42巻6号, pp.567-577, 1973.
- 8) 上田幸雄,村川英一,麻寧緒:技術者のための「溶 接変形と残留応力」攻略マニュアル, pp.53-58, 2007.
- 9) 鉄鋼便覧(第3版):(社)日本鉄鋼協会編,丸善,1981.
 (2011 年9 月 14 日受付)